

JPCA Show 2025

電子機器トータルソリューション展



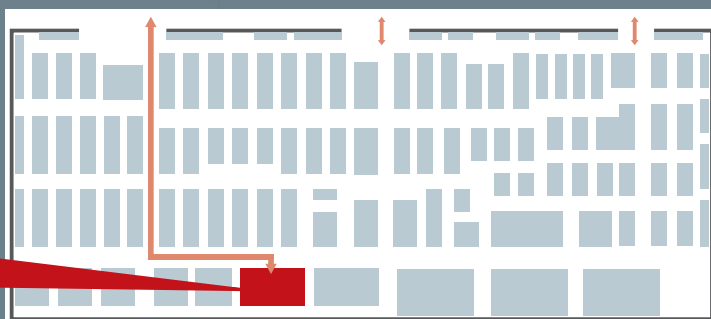
東5ホール
小間番号:5H-10

開催日時 2025/6/4(水)~6(金) 10:00~17:00

場所 東京ビッグサイト
東5ホール



小間番号
5H-10



[お問い合わせ先] 三菱電機株式会社 産業メカトロニクス事業部 TEL.03-3218-6555 三菱電機FAサイト www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

会場のご案内



●りんかい線

新木場駅	約 5 分	国際展示場駅(下車徒歩約 7 分)
大崎駅	約 14 分	

●ゆりかもめ

新橋駅	約 22 分	東京ビッグサイト駅(下車徒歩約 3 分)
豊洲駅	約 8 分	

●バス

[都営バス]		
東京駅八重洲口	約 40 分	(東 16 系統、豊洲駅前経由)
東京駅丸の内南口	約 40 分	東京ビッグサイト
門仲仲町	約 35 分	(都 05-2 系統、勝どき駅前経由)
		(門 19 系統、豊洲駅前経由)

●空港バス(リムジンバス)

羽田空港	約 25 分	東京ビッグサイト
------	--------	----------

各交通機関をご利用の際は、最新の運行状況をご確認ください。

東京ビッグサイト 〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1
TEL:03(5530)1111(代表)

ごあいさつ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は当社製品にひとかたならぬお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、来る6月4日(水)より6月6日(金)まで東京ビッグサイトにて「JPCA Show 2025」が開催されます。

弊社は、今年も「最先端のプリント基板製造に提供する新たなソリューション」をテーマに、半導体サブストレートへの穴加工を高速高精度かつ安定的に実現する新型基板穴あけ用CO₂レーザ加工機『GTF6シリーズ』の実機を出展するとともに、発売開始以来、多くのお客様にご好評を頂いております基板穴あけ用CO₂レーザ加工機『GTW6シリーズ』、微小径加工用UVレーザ加工機『GTF5-UVPシリーズ』をサイネージにて紹介いたします。また、プリント基板のトレーサビリティに必要な二次元コードや文字の高速微細印字を可能とした新型基板マーキング装置(※)、実装済み基板を個片に分割する基板分割機(※)を実機展示いたします。

つきましては、ご多忙中とは存じますが、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬具

令和7年4月吉日

三菱電機株式会社 産業メカトロニクス事業部長 長谷川 寛

※名菱テクニカ株式会社製

最先端のプリント基板製造に提供する新たなソリューション

超高精度・微細加工

マザーボード・
パッケージ基板の
ビア加工

基板穴あけ用レーザ加工機

トレーサビリティ向上

基板への
ダイレクトマーキング

基板マーキング装置

実装基板の高品質加工

低ストレス
基板切断加工

基板分割機

新製品

パッケージ基板加工用高速高精度加工機

ML605GTF6-5500UXM【実機展示】



新製品

表裏反転レーザ式
基板マーキング
装置

ML-PM30C3
<名菱テクニカ製>
【実機展示】



ルーター式
ターンテーブル
基板分割機

MR2535H2T
<名菱テクニカ製>
【実機展示】



ルーター式
基板分割機

MR2535H2
<名菱テクニカ製>
【実機展示】



展示会来場
事前登録

<https://www.jpcashow.com/show2025/index.html>

※公式サイトよりe招待券(無料)をお申込みください。

